



2018第三届云计算与物联网技术国际会议

尊敬的_____先生/女士，您好！

您好！您关注的《2018第三届云计算与物联网技术国际会议》将于2018年07月在成都召开。

会议内容

会议简介：

2018第三届云计算与物联网技术大会为广大计算机科学研究领域的学者、专家提供交流平台，会议组委会诚邀全球相关领域的学者、专家参加此次国际会议，就云计算与物联网技术为主题的相关热点问题探讨、交流，共同促进全球计算机科学研究的进步与发展。

会议主题：云计算与物联网技术

会议时间：2018年7月23-25日

会议地点：中国，成都

论文出版：

所有的录用论文将由 Science Publishing Group 出版，录用文章出版于如下期刊：

Internet of Things and Cloud Computing (IOTCC)

ISSN Print: 2376-7715 ISSN Online: 2376-7731

International Journal of Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC)

ISSN Print: 2330-1007 ISSN Online: 2330-1015

Science Discovery (SD)

ISSN Print: 2331-0642 ISSN Online: 2331-0650

(以上合作期刊可被中知网及部分国外的检索机构检索, 如WorldCat, Electronic Journals Library, Zeitschriftendatenbank, EZB, Academickeys, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Wissenschaftszentrum Berlin等)

会后每篇文章将寄送两本纸质版给国内投稿作者。

会议门票

参会费用(只参会不投稿)

票务类别	包含内容	2018年7月3日前缴费	2018年7月3日后缴费及现场缴费
C票	参会+会议资料+礼品+旅游	1400元	1600元
D票	参会+会议资料+礼品+旅游 +午餐+欢迎晚宴	1800元	2000元

- 1、在线购票支持支付宝、微信及银联支付；
- 2、如果您需要以对公转账的方式进行购票，收款账号信息如下：
银行帐户：成都云数海量智能科技有限公司
开户银行：中国银行成都中和支行
银行账号：117169457814
购票咨询电话：028-69761252

此致!

